(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公阳番号

特開平11-243251

(43)公開日 平成11年(1999)9月7日

(51) Int.Cl.° H O 1 S 3/18 # H O 1 L 33/00 級別配号

FΙ

H015 3/18

H01L 33/00

С

審査請求 未耐求 請求項の数5 OL (全 12 頁)

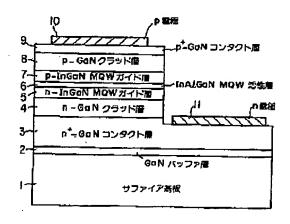
(21) 出願番号	特膜 平10-45292	(71) 出頭人	000003078
			株式会社東芝
(22) 出納日	平成10年(1998) 2月28日		神奈川県川崎市学区駅川町72番地
		(72)発明者	世沼 文信
			神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
			式会社東芝研究開発センター内
		(72) 郊明者	済彦 真可
			种来川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
			式会社東芝研究開発センター内
		(72) 発明客	被多腰 玄一
			种奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株
			式会社東芝研究開発センター内
		(74)代理人	
			最終百に続く

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ技団

(57)【要約】

【課題】レーザ発光の垂直方向の遠視野像を単峰化する ことができ、低いしきい値電流密度で低電圧動作する高 信頼性GaN系レーザ装置を提供する。

【解決手段】本発明のGaN系レーザ装置は、活性層をガイド層で挟み、ガイド層をクラッド層で挟んだ構造において、従来のAlGaNクラッド層の代わりにInGaN又はGaNをクラッド層として用いることにより形成される。光導波路の更効原折率の値がGaNコンタクト層の屈折率の値に比べて大きくなるようにすれば、遠視野像が単峰化され光ディスク用光線として優れたGaN系レーザ装置を得ることができる。さらに活性層に注入されたキャリアがInGaN又はGaNからなるガイド層にオーバーフローするのを防止するために、活性層とガイド層との間等にAlGaNからなる薄膜障壁層を設ける構造が示される。



(2)

特期平1.1-243251

2

【物件油求の範囲】

【開求項1】 少なくとも活性層とガイド層とクラッド 個とを具備するG B N系化合物半導体からなる半導体レ ーザ装置において、

1

少なくともIn組成×及びAI組成yのいずれかの他が 異なる2称のIng Aly Gal-g-y N (1≧x≧y≧ 0、1≥x+y≥0)の層が交互に積備された多量子井 戸構造を有する活性層と、

Ing Gai-z N (1>z>0) からなるガイド回と、 マ>0) からなるクラッド商と、

を含むことを特徴とする半導体レーザ認置。

【諭求項2】 少なくとも活性層とガイド層とクラッド 個とを具備するGaN系化合物半導体からなる半導体レ ーザ装置において、

少なくともJn組成×及びAI組成yのいずれかの値が 異なる2瓶のIng Aly Gai-s-, N(1≥x≥y≥ O、12x+y2O)の間が交互に税用された多量子井 戸構造を有する活性層と、

Ing Gai-s N (1>z>0) からなるガイド層と、 GaNからなるクラッド層と、

を含むことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項3】 前記ガイド層は、I n 組成ェの値が異な る2種のIng Gai-z N (1>z≥0)の圏が交互に **釉層された多形量子井戸構造を有することを特徴とする** 請求項1、2のいずれか1つに記載の半導体レーザ装

【請求項4】 活性層と前記活性層の上下に隣接するガ イド層と、前記ガイド層にそれぞれ隣接するクラッド層 とを含むGaN系化合物半導体からなる半導体レーザ装 30

Ing Gaiss N(1>x>0)からなる活性層と、 Iny Gat-y N (1>y>0、x>y) からなるガイ ド層と、

前記活性層と前記ガイド層との間、または前記ガイド層 と前記クラッド層との間にそれぞれ介在するAlx Ga 1-z N (1>z≥O)からなる薄膜障壁層と、

を含むことを物徴とする半導体レーザ装置。

【腧求項5】 少なくとも活性層とガイド層とクラッド 層とを具備するGaN系化合物半導体からなる半導体レ 40 一ず装置において、

In, Gai-x N (1>x>0) からなる活性層、また はIny Gai-y N(1>x>y≧0)からなるガイド 層の片側に隣接し、Al組成zの値が異なる2種のAl z Gai-z N (1>z SO) からなる多規子井戸構造の 薄膜障壁層と、

この多量子井戸構造の薄膜障壁層にさらに隣接する、「 n_0 Al₀ Ga₁₋₀₋₀N(1 \ge u, $v\ge$ 0, $1\ge$ u+v≥0) からなるクラッド履と、

を含むことを特徴とする半導体レーザ装置.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザ装置に 係り、特にビーム径が小さく、かつ、レーザ発光のしき い値電流密度と動作型圧が小さいGaN系化合物半導体 を用いた半等体レーザ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、GaN、Ing Gat-x N、A! . Ga:-x N (0≤x≤1), InxAly Ga:-x-y Inu Alv Gai-u-v N (1>u≥v≥0、1>υ+ 10 N (0≤x, y≤1、0≤x+y≤1) 等のGaN系化 合物半導体が、存色半導体レーザの材料として注目され ている,以下GaN系化合物半導体からなるレーザ装置 を、GaN系LD (Laser Diode)と略称する。また、多 元系化合物半導体の組成を表すサフィックスは、特に必 要な場合を除き省略することにする。

> 【0003】GaN系LDは、原理的には短波長化によ りビーム径を絞ることが可能であり、光ディスク等の高 密度情報処理装置用光源として期待されてきた。従来、 GaN系LDとして各種の構造が提案されてきたが、し 20 きい値電流密度を1 kA/cm²以下にすることができ ず、また、レーザ光の遠視野像(以下FFP; Far Fiel d Pattern と省略する)が多峰性を示すため、短波長化 に見合うビーム径の縮小が不可能であった。このため、 しきい値電流密度が小さくかつ動作電圧が低い、光ディ スク用光源として好適なGaN系しDはこれまで得られ ていないのが実情であった。

【OOO4】ここでFFPとは、レーザ光の願口部から 離れた場所で求めた光ビーム強度の角度分布のことであ る。一般にLDの光ビームは、活性層に対して垂直方向 で上下に広がり易い性質があるので、ビーム径線小の目 安として活性層に対して垂直方向のFFPにとくに注目 して説明する。

【0005】従来のGaN系しDのFFPに生じる多峰 性のピークを図9に示す。図の横軸8は、活性層に垂直 でその長手方向に平行な面内におけるビームの角度、縦 軸はビーム強度の相対値である。光ビームの強度分布は 上下に20度以上の広がりを有し、かつ、図9に示すよ うな多峰性を示す欠点があった。

【0006】GaN系LDのFFPが多峰性を示す理由 は、レーザ発光が反導液モード (anti-index guided mo œ)により行われるためと考えられる。ここで反導波モ ードとは、活性層の上下(光導波路の外層)に位置する 層の展析率が光導波路の表効展折率よりも大きい場合 に、活性層で生じた光が上下の層にしみだし、上下の層 の光閉じ込め係数が大きくなるため光強度分布が上下方 向に広がり、FFPが多峰性になる現象をいう。

【OOO7】すなわち、従来GaN系LD構造におい て、InGaN活性層の屈折率をni、その上下に隣接 するGaNガイド層の屈折率をnz 、前記GaNガイド 50 層の外側から上下に隣接するAIGaNクラッド層の屈

 $\mathbf{p}_{\mathbf{q}}$

(3)

特別平11-243251

3

折率をna とするとき、ni >n1 >n3 が成り立つの で、レーザ発光はもっとも屈折率の高いInGaN活性 個に沿った屈折率導波モード (index guided mode)によ り生じ、従ってFFPの光強度分布は原理的には単峰性 を示すと考えられてきた。

【OOO8】しかし、GaN系しりでは、活性層に電流 を注入する質極のコンタクト抵抗を低減するため、Al GaNクラッド個の外側から、さらに上下に隣接して不 純物添加量の大きいGaNコンタクト層が形成されるこ ことをドープ、添加された不純物をドーパントと呼ぶこ とにする。

【0009】従来のGaN系しDでは、活性層とガイド 圏とクラッド個からなる活性増周辺領域の実効屈折率 n eff (Di 、nz 、na と前記各層の厚さで決まる平均 的な屈折率)が、これを挟むGaNコンタクト層の屈折 準ng よりも小さいためGaNコンタクト個へ光がしみ 出し、GaNコンタクト層の光閉じ込め係数が大きくな って、FFPにコンタクト圏の光朗じ込めに対応するピ らす契因となっていた。

【0010】図10は、従来のGaN系LDを構成する 多層構造について、発明者が行ったGaNコンタクト層 への光のしみ出しを証明するコンピュータシミュレーシ ョンの結果である。

【0011】図の縦軸は、LDの開口部をなす劈開面の 直近において、多層構造の墨直方向に沿って求めたレー ザ光の相対強度(通常NFP; Near Field Patternと呼 ぶ)である。また、縦軸に平行な細い直線はそれぞれコ ンタクト層、クラッド層、ガイド層、活性層及び電極か 30 らなる多層稍迫の位置を示す境界線である..

【0012】シミュレーションは、n-GaNコンタク ト暦25、nーAIGaNクラッド暦26、nーGaN ガイド暦27、InGaNの多量子井戸(以下MQW; Multi-Quantum Wellと略称する)構造の活性層28、p -GaNガイド暦29、p-AlGaNクラッド暦3 O、p* - GaNコンタクト個31、p電極32からな る多層構造について行った。なお、図の模軸は多層構造 の厚さ方向の位置を示す座標である。

【0013】図10に示すように、光の一部はp* -G 40 aNコンタクト層31に閉じ込められ副極大を示してい る。また厚いn-GaNコンタクト層25にも無視でき ない虽の光のしみだしを生じていることがわかる。

【0014】図11は同一条件で求めた従来のGaN系 LDのFFPである。図の横軸はレーザ光のビームの角 度である。-15度より左側にみられる光強度の立上が りは、図10でのベたp* - GaNコンタクト層31へ の光閉じ込めによるものであり、18皮付近にみられる 鋭いビークは、厚いn-GaNコンタクト層25への光 しみだしによるものと考えられる。

【OO15】上記のシミュレーションにより、従来のC aN系LDのFFPの実験データにみられる光ビームの 広がりと多峰性とは、いずれもGaNコンタクト間25 と31への光閉じ込めによることが発明者により明らか にされた。

【0016】このように、反導波モードによるレーザ光 ではFFPが多峰性を示すばかりでなく、ドーパント濃 度の高いGaNコンタクト間による光損失が大となる。 またレーザ光の広がりにより、活性層の光とじ込め係数 とに注意しなければならない。以下、不純物を添加する 10 「が減少し、これらの理由でレーザ発光のしきい値電流 密度が高くなる。従って、従来のGaN系LDではGa Nコンタクト層への光のもれを減少するため、AIGa Nクラッド囘のA1組成を大きくしてn2 を小さくする か、又はAIGaNクラッド圏を厚くする等の対策がと られてきた。これらの問題点について、発明者が行った コンピュータシミュレーションの結果を図12及び図1 3に示す。

【0017】図12は従来のGaN系しDについて求め たAlGaNクラッド暦26、30のAl組成と厚さに 一クを生じ、反導波モードによるFFPの多峰性をもた 20 対するレーザ発光のしきい値電流の変化を示すシミュレ ーション結果である、縦軸はAIGaNクラッド層の厚 さ、樹軸はAIGaNクラッド層のAI組成である。各 曲線のパラメータはレーザ発光のしきい値電流密度Jの 値を示している。図より、AlGaNクラッド層の厚さ を大きくする程しさい値電流密度の値は小さく、また、 AIGaNクラッド層のA1組成を大きくする程しきい 値電流密度の値は小さくなることがわかる。

> 【0018】従来のGaN系しDについて求めたAlG aNクラッド暦26、30及びGaNガイド層27、2 9の厚さに対するレーザ発光のしさい貧電流密度の変化 を図13に示す。図よりクラッド層及びガイド層の厚さ を大きくすれば、しきい値電流密度の値を低減すること ができるが、ガイド層の厚さに対するしきい値電流密度 の依存性は緩やかであるため、しきい値電流密度を低減 するにはクラッド個の厚さを大きくすることが重要であ ることがわかる。

【0019】図12、図13において、解なしとされる 領域はレーザ発光が不可能となる領域であり、その近傍 でしきい値電流密度が急激に増加する状況が示されてい る。いずれにしても、レーザ発光のしさい値電流を低減 するためにはクラッド層の厚さとA1組成を増加するこ とが有効であるが、可能な範囲でこれらの値を増加して もしさい値電流密度Jの値を1kA/cm2 以下とする ことは困難であることがわかる。

【0020】通常、AIGaN層においてはGaN層よ りも不純物熱位が深いため、AIGaNクラッド層のキ ャリア密度を高くすることは困難であり、AIGaNク ラッド層を厚くすればクラッド層の示す抵抗のためレー ザ発光の動作電圧は高くなる。また、AIGaNと他の 50 GaN系結晶との格子定数の相違から、AlGaN層の

(4)

特別平11-243251

A1組成や厚さを大きくすればクラックを生じ易く、倡 類性の低下をもたらす原因となる.

【0021】このように、低いしきい値電流密度で低電 圧動作し、FFPが単峰化され光ディスク等への応用に 遊したGaN系LDを実現するためには、AIGaNク ラッド層の組成や厚さに関し、Al組成を増加するか又 はクラッド層を厚くすることにより活性層やガイド層へ の光閉じ込め効果を向上させることが必要であった。

【OO22】しかし一方において、AI組成を増加しク 圧が高くなり、また、AIGaNと他のGaN系結晶と の格子定数の相遇からクラックが発生し易くなる。この ように、互いに相反する課題を解決する方法はいまだに 知られていないのが実情であった。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】上記したように従来の GaN系LDには、InGaN活性層の上下に隣接する GaNガイド届とこのGaNガイド層を挟むように形成 されたAIGaNクラッド間とからなる活性層周辺傾域 の皮効屈折率の値が、さらに前記AIGaNクラッド層 20 を挟むように形成されたGa Nコンタクト層の屈折率の 値よりも低いために、反導波モードによるレーザ発光を 生じ、FFPが多峰性を示すと同時に導波損失が増加 し、従って、しきい値電液密度が高くなるという問題が あった.

【0024】また、従来のGaN系LDには、クラッド 磨のA1組成や厚さを大きくしてA1GaNクラッド暦 の光閉じ込め効果を向上させようとすれば、砂作電圧が 上昇し、またクラックが発生し、信頼性の問題を生じる という相反する課題が含まれていた。

【0025】本発明は上記の問題点を解決すべくなされ たもので、低いしさい値電流密度で低電圧で動作し、か つ、FFPが単峰性を示す、光ディスク等への応用に適 した高信頼性のGaN系しDを提供することを目的とす A.

[0026]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体レーザ装 置は、少なくとも活性層とガイド層とクラッド層とを具 伽するGaN系化合物半導体からなるレーザ装置におい て、少なくとも1 n組成x及びA 1組成yのいずれかの 40 値が異なる2種のInx Aly Gal-x-y N(l≥x≥ y≥0、1≥x+y≥0)の層が交互に積層された多量 子井戸構造を有する活性圏と、Inz Gai-z N(1> z>0)からなるガイド層と、1 no A lo G zi-u-v N (1>u≥v≥0、1>u+v>0) からなるクラッ ド層とを含むことを特徴とする。

【0027】また、本発明の半導体レーザ装置は、少な くともIn組成x及びAl組成yのいずれかの値が異な る2稲のInx Aly Gai-x-y N(12×2y20、 1≥x+y≥0)の層が交互に積層された多量子井戸様 50 アエネルギーの値が互いに異なる厚さ20nm以下の2

造を有する活性層と、InzGai-z N(1>z>O) からなるガイド層と、GaNからなるクラッド層とを含 むことを特徴とする。

【0028】好ましくは前記ガイド層は、I n組成との 値が異なる2種のIn₂ Ga1-2 N (1>z≧0)の層 が交互に積層された、多重量子井戸構造を有することを 特徴とする。

【0029】また、本発明の半導体レーザ装置は、活性 層と、前記活性層の上下に隣接するガイド層と、前記ガ ラッド圏を厚くすれば、シリーズ抵抗が増加して動作配 10 イド層にそれぞれ隣接するクラッド層とを含むGaN系 化合物半導体からなるレーザ装置において、「 nェ G a 1-x N (1>x>0) からなる活性層と、I ny G a 1-y N (1>y>0、x>y) からなるガイド層と、前 記活性層とガイド層との間、または前記ガイド層と前記 クラッド層との間にそれぞれ介在するA l. Gai-: N (1>2≥0)からなる薄膜障壁層とを含むことを特徴 とする。

> 【0030】また、本発明の半導体レーザ装置は、少な くとも活性層とガイド層とクラッド層とを具備するGa N系化合物半導体からなるレーザ装置において、Inc Gai-- N (1>x>0) からなる活性層、または I n , Ga1-, N (1>x>y≥0) からなるガイド届の片 側に隣接し、AI組成zの値が異なる2種のAiz Ga 1-x N(1>z≧0)からなる多量子井戸構造の薄膜障 **望層と、この多量子井戸橋造の薄膜障壁層にさらに隣接** するInu Alv Gai-u-v N (1≥u, v≥0、1≥ ロ+∨≥0)からなるクラッド層とを含むことを特徴と する.

[0031]

- 【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実 施の形態に係るGaN系LDの断面構造を示す図であ る。図1に示すGaN系LDは、サファイア塩板1の上 のGaNバッフア届2と、nt -GaNコンタクト暦3 と、n-GaNクラッド間4と、n-InGaNのMQ Wガイド泡5と、InAIGaNのMQW活性圏6と、 p-InGaNのMQWガイド暦7と、p-GaNクラ ッド層8と、p+ーGaNコンタクト層9と、その上に 形成された p 電極 10 とから構成される。
- 【0032】さらにpt ーGaNコンタクト層9からn ・ -GaNコンタクト層3の途中まで部分的にエッチン グレ、鉱出したnt -GaNコンタクト層3の表面にn 電板11が形成される。なお、GaNバッファ層2は、 サファイア藝版1の上に成長するGaN系多層構造の結 晶性を改善することを目的としている。

【0033】ここでn型のドーパントはSi、p型のド ーパントはMgであり、n⁺、p⁺はそれぞれの型のド --バント漉皮が高いことを示す、活性層6を構成する! nAlGaNのMQWの構造は、それぞれバンドギャッ

 $\mathbf{B}_{\mathbf{A}}$

特朗平11-243251

種類のIn AlGaN層からなる。なお、In, Al, $Ga_{1-x-y} N (1 \ge x \ge y \ge 0, 1 \ge x + y \ge 0)$ のバ ンドギャップエネルギーは、「n組成x又はA!組成 y、又は組成x、yの値を共に変化させることにより、 互いに異なる値とすることができる。このとき、『五組 成x又はAI組成y、又は前記組成x及びyの値を最適 化すれば、活性層6を単層構造とすることもできるし、 また厚さ100nm以下の薄い単一層からなるSQW構 造とすることもできる。

【0034】なお図1のガイド層5、7は、それぞれの 10 厚さが20nm以下の2種類のInz Gai-z N(0≤ z<1)層を交互に積層してMQW構造のガイド層を形 成した場合が示されている。このようにガイド層5、7 はMQW構造としても良いし、In組成zの値がガイド 層の最適値に選定された単層構造からなるようにしても

【0035】InGaNガイド層をMQW構造とすれ ば、単層構造に比べて歪みの点で有利になり、良好な結 晶を成長することが容易となる。このとき、InGaN のMQW暦にMgまたはSi等のドーパントを究實ドー 20 ピングすれば、動作電圧を低減する上でとくに有効であ る。ここで変調ドーピングとは、MQWの多層構造に合 わせて周期的にドービングすることをいう。

【0036】図1に示すように、ガイド圏をInGaN のMQW構造又は単層構造とすれば、従来必要であつた AIGaNクラッド層が不要となる特徴がある。すなわ ち、図1に示すようにInAlGaN活性層6とその上 下に隣接するInGaNガイド暦5、7と、さらにその 上下に隣接するGaNクラッド層4、8からなるGaN 系しDにおいて、In組成とA1組成とを最適化するこ 30 とにより、活性層、ガイド層、及びクラッド層からなる 活性層周辺領域の史効屈折率 nerr の値が、さらにその 外側に隣接して形成されるGaNコンタクト層の屈折率 na よりも大きいGaN系LDを実現することができ

【0037】第1の実施の形態のGaN系LDでは、従 来のAIGaNクラッド層の代わりにGaNクラッド窟 4.8が用いられるため、その外側にさらにGaNコン タクト層3、9が糖層されても、レーザ発光はInGa ドープ量の大きいGaNコンタクト層への光のしみだし が少ない。すなわち、GaNコンタクト層における光閉 じ込め係数が従来のGaN系しDよりも減少する。

【0038】図2は本第1の氨施の形態に係るGaN系 LDについて求めたFFPの形状である。このとき、I nAlGaNからなるMQW活性圏のA!組成の値は 等、すなわち In Ga NのM QW活性層を用いる場合に ついて求めたものである。しかし、FFPの形状はMQ W活性層のA1組成にはほとんど依存せず、A1を含む MQW活性層についてもほぼ同様な結果が得られた。

【DO39】A!GaNクラッド層を用いた図11に示 す従来のGaN系LDのFFPに比べて、GaNコンタ クト層による光圀じ込めが完全に消失し、FFPは優れ た単峰特性とすることができた。また、図2に示す本発 明のGaN系LDの構造では、従来約±20度であった 光ビームの角度分布がより度に低減し、ビーム径を縮小 する上で大幅な改善がみられた。

【OO40】図1に示す第1の実施の形態のGaN系L Dは、波長約420nmにおいて室温で連続動作(直流 電流による動作)し、そのしきい値電流密度は1 kA/ cm² 以下であり、また、レーザ発光のFFPは図2の ような優れた単峰特性を示すことが確認された。

【0041】次に図3に基づき、本発明の第2の実施の 形態に係る。GaN系LDについて説明する。図3におい て、図1のGaN系LDと対応する部分には同一の参照 番号を付している。(以下図4、図6、図7において同 じ)。

【0042】図1においては、InAlGaN活性層6 の上下にInGaNのMQWガイト圏5、7が隣接して いたが、このInGaNのMQWガイト層は、図3に示 すようにInAlGaN活性層6の片間のみに隣接して いても良い。図3ではInAlGaNのMQW活作圏6 - とnーGaNクラッド層4との間にnーlnGaNのM QWガイド暦与を設けた場合が示されている。

【0043】先に述べたように、結晶性の良好なInG aNガイド階をMQW活性層に近接して形成することは やや困難であるが、ガイド層をMQW構造とすれば、活 性層に近接して1nGaNからなる良好なMQWガイド 層を設けることも可能になる。

【0044】このようにJnAJGaN活性層6の片側 のみに隣接してInGaNのMQWガイド層を設けた場 合には、図2に比べてFFPの独度分布がやや非対称と なり、活性層による光利得もやや低下するが、nogg の 値を最適化すれば図2と同様に低いしさい値電流密度と 優れた単峰特性のFFPを得ることができる。

【0045】第1、第2の実施の形態でのべたように、 従来のAlGaNクラッド層の代わりにGaNクラッド 層を用いればドドPを単峰化することができる。また、 AIGaNクラッドを用いなければ、比較的抵抗の高い N活性層に沿った屈折率導波モードにより生じ、不純物 40 A 1 G a N クラッド層による電圧降下も生じなくなるた めレーザ発光時の動作電圧が低減し、かつ、厚いAIG aNクラッド層によるクラックの発生も回避され、信頼 性が大幅に向上する。

> 【0046】図4は、本発明の第3の実施の形態に係る GaN系しDの断面構造を示す図である。図4に示すG aN系しDは、サフアイア基板1の上に、GaNバッフ ァ暦2と、n* -GaNコンタクト暦3と、n-InA IGaNクラッド層12と、カーInGaNのMQWガ イド層5と、InAIGaNのMQW活性層6と、pー 50 InGaNのMQWガイド圏7と、p-InAlGaN

(6)

特謝平11-243251

9

クラッド隔13と、p* - GaNコンタクト隔9と、その上部に形成されたp電極10とからなる。

【0047】さらに、p* - GaNコンタクト層9から n* - GaNコンタクト層3の途中まで部分的にエッチ ングし、露出したn* - GaNコンタクト層3の表面に n 電極11が形成される。

【0048】ここで図1と同様n型のドーパントはSi、p型のドーパントはMgである。またInAlGaNのMQW活性図6は、厚き20nm以下の組成の異なる2種類のInAlGaN胞を交互に積回したMQW構10造、又は組成を最適化した単一層又は薄い単層のSQW構造からなるものであり、InGaNのMQWガイド層5、7は、厚さ100nm以下の銀成の異なる2種のInGaN畑を交互に積層したMQW構造からなるものである。

【0049】ガイド用5、7をInGaNのMQWとする理由は、本第3の実施の形態においても第2の実施の形態でのべたように、良好なInGaN結晶を得ることが難しいが、これをMQW構造とすれば結晶性が大幅に改善されることによる。

【0050】図4に示す第3の実施の形態においては、 クラッド層12、13をIn。Al。Gal-v-。N(1 >u≥v≥0、1>u+v>0)のような4元化合物と し、In組成uがAl組成vよりも大きい層とすること に特徴がある。

【0051】このように第2の実施の形態では、活性層とクラッド層とをIn組成がAl組成より大きいInAlGaNとし、かつ、ガイド層をInGaNのMQWとすることにより、活性層とガイド層とクラッド層からなる活性層周辺領域の実効展折率nessの値が、さらにそ30の外側に隣接して形成されるGaNコンタクト層の展析率neよりも大きいGaN系LDを実現している。

【0052】従って第3の実施の形態のGaN系LDでは、第1の実施の形態と同様、GaNコンタクト層3、9が積層されても、実効原折率 neff がGaNコンタクト層よりも大きいので、レーザ発光はInAlGaN活性層に沿った屈折率薄波モードにより生じ、ドーパント 濃度の高いGaNコンタクト層へのしみだしは減少する。従って、FFPの強度分布は、図2に示すような優れた単峰特性を示すようにすることができる。

【0053】なお、第2の実施の形態と同様、InGaNのMQWガイド層5、7は、必ずしもInAlGaNのMQW活性層6の両側に形成する必要はなく、FFPの強度分布がやや非対称になる欠点はあるが、InGaNのMQWガイド層5、7が片側のみであっても同様に優れた単峰特性を得ることができる。このように第3の実施の形態の構造を用いれば、第1の実施の形態とほぼ同様に、優れた特性のGaN系LDを得ることができる。

[0054]次に図5に基づき本発明の第4の実施の形 50 8との間に設けたGaN系LDの断面構造が示されてい

10 態について説明する。本発明の第1万空第3の実施の形態において、InAlGaNのMQW活性層6の両側又は片側にInGaNのMQWガイド層5、7を設ける場合について説明した。しかし、図5に示すように、活性層のAl組成が奪であって活性層がガイド層と同様にInGaNからなる場合には、ガイド層と活性層との間のバンドギャップの差が小さいので活性層に注入されたキャリアのガイド層へのオーバーフロー効果が大きくな

【0055】すなわち、Inx Gai-x N(0<x<1)からなる活性層と、Inx Gai-x N(0<y<1、x>y)からなるガイド層とが解接して形成された場合に、In組成xとyとの空が小さければ、両者のバンドギャップの差は小さくキャリアオーバーフローを生じやすい。

【0056】図5では、活性層とガイド層とが共に均一 組成の単層からなる場合が示されているが、同様な問題 は両者が共にMQWの場合、又は両者のいずれかがMQ Wの場合にも生じる。また、活性層にA1組成が含まれ 20 ても、その含有量が小さい場合には同様な問題が生じ る。すなわち、ガイド層にキャリアがオーバーフロー し、高い効率でレーザ発光させるのに必要な活性層への キャリア閉じ込めが不十分となる。

【0057】図5は、この問題を回避するため、InGaN活性層とP-InGaNガイド層及びn-InGaNガイド層との間にそれぞれA1。Ga1-xN(0≦x<1)からなる薄膜障壁層を設けたときのバンド構造図を示している。ここでA1組成zの値は、前記活性層とガイド層の1n組成x、y(x>y)との兼ね合いで最適化される。図5においてP型及びn型のクラッド層がGaNからなるとき、このA1GaN薄膜障壁層はInGaNガイド層とGaNクラッド層の間に設けても良い。

【0058】p型側のA1GaN薄膜除幾層で電子が活性層からp-InGaNガイド型にオーバーフローするのが防止され、n型側のA1GaN薄膜除壁層で正孔が活性層からn-InGaNガイド層にオーバーフローするのが防止される。このように活性層とガイド層が共にInGaNから形成され、両者の界面に形成される障壁が小さい場合には、活性層とn側及びp側のInGaNガイド層との間にそれぞれA1GaN薄膜障壁層を設け、活性層へのキャリア閉じ込めを強化することがレーザ発光のしきい値電流密度を低減し、発光効率を高めるための重要な対策となる。

【0059】次に図6に基づき、本発明の第5の実施の 形態について説明する。図6は、前記AIGaN薄膜障 波閣15及び17を、それぞれInGaNのMQW活性 閣16とnーJnGaNガイド暦14との間、及びIn GaNのMQW活性圏16とpーInGaNガイド暦1 8との間に設けたGaN系LDの断節構造が示されてい

BACHARIO TORTHO WARE COMPANIED

(7)

特別平11~243251

11

る。ここで InGaNガイド層の組成は、Iny Ga 1-y N (0<y<1) の範囲で最適化される。

【0060】図6に示す第5の実施の形態のGaN系LDは、p-InGaNガイド個18とp-GaNクラッド圏8との間に埋め込まれたストライプ状の閉口部を有するn-GaN電流プロック層19を備えている。n-GaN電流プロック層19は、p電極10より流入する正式電流をInGaNのMQW活性層の直近部において、活性圏の長手方向に沿って中央部に集中することにより、レーザ発光のしきい個電流密度を低減し、かつ、活性層の面内のビーム幅を小さくするのに役立つ。

【0061】pーGaNクラッド層8とpーInGaNガイド層18との界面は、図6の破線に示すA、B、C、のいずれの位置にあっても良い。その位置は当該GaN系LDの製造工程に依存して選択される。また図6に示す構造において、電流ブロック層19の材料はpーGaNに限定されるものではなく、nーInGaN又はnーAIGaNを用いても良い。

【0062】電流ブロック層としてn-InGaNを用いる場合には、GaNに比べてバンドギャップが小さい 20 ため、InGaNのMQW活性層16のレーザ光が一部 吸収されることによりレーザ光の横モードが制御され、単一モードのレーザ発光が可能となり最小のビーム標を得ることができる。またn-AlGaNを用いる場合には、InGaNからなるガイド層及び活性層に比べて屈 折率が小さいので、光閉じ込め効果によりレーザ光の横モードが側倒され、同様に単一モードのレーザ発光が可能となる。

【0063】このようにレーザ発光の横モードを削御して単一モードにすると同時に、従来のAlGaNクラッ 30ド層に代えて図6に示すようにGaNクラッド層を用いれば、GaNコンタクト層への光閉じ込めが回避され、FFPが単峰化されるので、活性層に対して垂直方向の光ビームの角度分布もまた大幅に低減される。従って、光ティスク等の光源として極めて優れた、ビーム径の小さいGaN系LDを得ることができる。

【0064】また図6に示すGaN系しDの構造において、n型側のGaNクラッド層が省略されているが、nーGaNクラッド層の役割はnーGaNコンタクト層3が並ね備えていることに注目しなければならない。

【0065】図1、図3及び図4においては、このnーGaNコンタクト層3をn*とすることによりn電極のコンタクト抵抗の低減を図っているが、図6のGaN系LDではnーInGaNガイド層14を通るレーザ光が、これに隣接しクラッド層としての役割を兼ねるnーGaNコンタクト層3により吸収されるので、これをn・とすることができない。このため、図6のnーGaNコンタクト層3は図1、図3及び図4に比べて厚く成長し、n電極下部のシート抵抗を低減するように設計される。

12 【0066】このことから逆に図1、図3及び図4において、n*ーGaNコンタクト暦3の代わりに厚いnーGaNコンタクト暦とし、nーGaNクラッド層又はn

GaNコンタクト層とし、n-GaNクラッド層又はn-InAlGaNクラッド層を省略できることが導かれる。なお、図6においてp-GaNクラッド層8はp-InGaNガイド層18をp-GaN層としても良い。

【0067】次に図7に基づき、本発明の第6の実施の 形態について説明する。図7に示す第6の実施の形態の 10 GaN系LDは、電流ブロック図19がp-InGaN ガイド暦18を超えてInGaNのMQW活性層16と n-InGaNガイド届14との界面にまで達する構造 にされたことに特徴がある。また、図7のGaN系LD はA1GaN窓膜障壁圏15、17を備え、InGaN のMQW活性圏16に注入された電子・正孔のInGa Nガイド層14、18へのオーバーフローを防止してい る。

[0068]このように活性層16が直接電流ブロック 層19により仕切られた構造にすれば、活性層16への 電流の集中は第5の実施の形態に比べてさらに効果的に 行われ、しきい値電流の低減とレーザ発光の単一モード 化を達成することができる。

【0069】このときカーGaN電流プロック層の深さは、図7の破線に示すように、それぞれA、B、C、Dの位置までとすることができる。Dの位置を選択すれば、InGaNのMQW活性層に注入される電子・正孔電流は均一化され良好な結果が得られる。なお、図7のGaN系しDにおいて、InGaNガイド層14、18は、n個又はp側の一方のみとすることもできる。

【0070】ここで、第5、第6の実施の形態に係るGaN系LDの製造方法の特徴について説明する。図6に示すGaN系LDの製造方法は次のとおりである。まず、サファイア基板1の上に結晶性の優れたGaN系の多層構造を成長するため、GaNバッファ層2を成長し、引き続きn-GaNコンタクト層3、n-InGaNガイド層14、AlGaN薄膜陸壁層15、InGaNのMQW活性圏16、AlGaN薄膜陸壁層17、p-InGaNガイド層18まで成長する。

【0071】次にn-GaN電流ブロック層19と表面保健層(図示せず)を成長し、この表面保護層を用いて前記n-GaN電流ブロック層19の一部をp-InGaNガイド層18に達するまで選択エッチングし、ストライプ状の胴口部を形成する。

【0072】高温放置により、前記表面保護層を気相エッチングで除去した後、前記開口部の内部と前配電流ブロック層上にpーGaNクラッド層8を成長する。以上のGaN系多層構造の成長は全て1000℃以下のMOCVD(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition)法を用いて行うことができる。

50 【0073】従来のGaN系LDでは通常AlGaNク

BA

(8)

特開平11-243251

13

ラッド層を用いるが、良好なAIGaNを成長するのに 1000℃以上の高温成長を行う必要があった。100 Oで以上の高温成長では、p型ドーパントのMgが拡散 しやすく、InGaNのMQW活性層16の中にMgが 侵入したり、MQWの構成に必要なIn組成のステップ 状の周期的な組成分布がInの相互拡散によりなだらか にされて、MQW活性層の優れた特性が発揮されなくな る等の問題を生じていた。

【0074】図6に示す第5の実施の形態のGaN系し Dにおいても、漆膜障壁層としてAlGaNを成長しな 10 ければならないが、海膜神磁層の所要厚さは50ヵmに 過ぎないので、1000℃以下においても十分な性能を 発揮するAIGaN薄膜障壁層を成長することができ

【0075】また電流ブロック層としてAIGaNを用 いる場合には、AlGaN層中に電流を流す必要がない ので、1000℃以下の低温成長により結晶の品質が多 少低下しても、十分に目的を達することができる。図7 の第6の実施の形態に係るGaN系LDの構造は、第5 の実施の形態と同様な材料で構成されるため、工程の手 20 順に多少の相違はあるが、同様に全ての構成を1000 C以下の低温で形成することができる特徴がある。

【0076】また、従来のGaN系LD構造のように、 AlGaNクラッド層が存在すると、製造工程中にAl の酸化を生じ易いので、結晶の品質が低下する恐れがあ るが、本発明のGaN系LD構造では製造工程中にAl が露出することがないので、信頼性の高い発子を形成す ることができる。

【0077】次に図8に基づき本発明の第7の実施の形 態について説明する。図8には本発明に直接関連する構 30 遊部分のみが示されている。図8に示すように、GaN 系LDがn型クラッド層20と、n型GaNガイド層2 1と、InGaNのMQW活性層16と、p-GaNガ イド層23と、p-クラッド層24とを含むとき、【n GaNのMQW活性圏16とp-GaNガイド圏23と の間にA1GaNのMQW薄膜障壁層、又はA1GaN /GaNからなるMQW額膜障壁層を設けることによ り、活性層に注入された電子のp-GaNガイド層23 へのオーバーフローを防止することができる。

【0078】쫺膜障障層をMQW構造とすれば、均一な 40 A1組成を含む単層のALGaN層を薄膜障壁層とする よりもMQB(Multi-Quantum Barrier) の効果により、 同一の平均A!組成で、実効的な感望高さをより高くす ることができる。

【0079】またInGaNのMQW活性層16による 歪みの発生がA 1 G a N薄膜隙壁層を隣接させることに より緩和される効果がある。従ってInGaN活性層1 6への均一な電流の注入が可能になる。なお、AIGa N/GaNからなるMQW薄膜障壁層を設ける場合にも AlGaNの森膜障壁層と同様な効果がみられる。なお 50 組成より大きいInAlGaNクラッド層を用い、さら

14 前記MOW薄膜障壁層は、GaN系LDの動作電圧低減 のためMgまたはSi等のドーパントを変調ドープする ことができる。

【0080】また薄膜障壁圏は、InGaNのMQW活 性層16とn-GaNガイド層21との間に設けても良 い。 また、図8において、クラッド圏20、24をそれ ぞれn型及びp型Ing Alv Gar-u-v N(1≥u, v≥0、1≥u+v≥0) からなるクラッド層とし、少 なくともp側及びn側のいずれかの前記ガイド層と前記 クラッド層との間に、前記MQW薄膜障壁層を設けるよ うにしても良い。この他、図5及び図8に示す多層構造 を基本として、これまでに説明した郁々の構造のGaN 系しDを構成することができることはいうまでもない。 【0081】例えば図3において、InAlGaNのM QW活性層6とp-GaNクラッド層8との間にAIG aNのMQW又はAlGaN/GaNからなるMQW荷 膜障壁暦を設けることができる。またInAlGaNの MQW活性層6とn-InGaNのMQWガイド層5と の間にAlGaN薄膜障壁層を設けることができる。

【0082】なお、本発明は上記の実施の形態に限定さ れることはない。例えば、図4の第3の実施の形態にお いて、ガイド層5、7がMQW構造である場合について 説明したが、ガイド周5、7は、In組成が最適化され た単層のInGaN間とすることもできる。また全ての 灾施の形態において活性層は I n A l Ga NのMQW又 はInGaNのMQW構造を有するとして説明したが、 InGaAIN/GaNのMQWXはInGaN/Ga NのMQW構造又は単層のInAlGaNであっても良

【0083】また全ての実施の形態において、GaN系 が、p型側から成長することにより、同様な特性と構造 のGaN系LDを形成することができる。また成長基板 はサファイアからなる場合について説明したが、サファ イア基板上に厚いGaN結晶を成長したものや、GaN のバルク結晶を基板として用いることもできる。その他 本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施す ることができる。

[0084]

【発明の効果】上述したように本発明の半導体レーザ装 置によれば、活性層をInAJGaN、ガイド層をIn GaN、クラッド層をGaN又はInAlGaNとする ことによって、レーザ発光における光導波路の奥効屈折 率の値をGaNコンタクト層よりも大きくすることがで きるので、GaNコンタクト層における光閉じ込め係数 が減少し、レーザ発光のFFPにおける光触度分布を単 峰性とすることができる。

【0085】また、比較的高抵抗のA1GaNクラッド 層の代わりに、GaNクラッド層または1 n 組成がA 1

思くなりをして同画 ロ=ロオ・ロース・ローロー Baltor Columbracian Experience

(9)

特別平11-243251

15

にAIGaN等からなる薄膜障壁層を援用することにより、動作電圧としきい値電流密度を低減し、AIGaN と他のGaN系化合物との間の格子定数差によるクラック発生の恐れのない高信頼性のGaN系LDを得ることができる。このため光デイスク用として実用性に優れた半導体レーザ装置を実現することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態のGaN系LDの斯面構造を示す図

【図2】第1の実施の形態のGaN系しDにおける単峰 10性のFFPを示す図。

【図3】第2の実施の形態のGaN系しDの断面構造を 示す図。

【図4】第3の実施の形態のGaN系LDの断面構造を 示す図。

【図5】薄膜障壁層を備えるGaN系LDの活性層近傍 のパンド構造図。

【図6】第5の実施の形態のGaN系LDの断頭構造を 示す図。

【図7】第6の実施の形態のGaN系LDの断面構造を 20 示す図。

【図8】第7の実施の形態のGaN系LDの活性階近傍における断面構造を示す図。

【図9】従来のGaN系LDにおける多峰性のFFPを示す図。

【図10】従来のGaN系LDにおける多峰性のNFP を示すシミュレーション図。

【図11】使来のGaN系し口における多峰性のNFP を示すシミュレーション図。

【図12】従来のGaN系しDにおけるクラッド層の厚 30 さとAI組成に対するしきい値電流密度の依存性を示す 図.

【図13】従来のGaN系しりにおけるガイド層・クラ

4 10

ッド層の厚さに対するしきい値電流密度の依存性を示す M

【符号の説明】

1…サフアイア共収

2…GaNバッファ店

3…n+ -GaNコンタクト層

4…nーGaNクラッド順

5…n-InGaNのMQWガイド層

6…InAlGaNのMQW活性層

10 7…p-InGaNのMQWガイド暦

8…pーGaNクラッド層 9…p+ ーGaNコンタクト層

10…p電極

11…n 電極

12…nーInAlGaNクラッド層

13…pーInAlGaNクラッド層

14…nーInGaNガイド層

15、17…AlGaN薄膜障壁層

16…InGaNのMQW活性層

18…p-InGaNガイド層

19…n – GaN電流ブロック層

20…カークラッド層

21…n-GaNガイド層

22…AlGaNのMQWXはAlGaN/GaNのM QWからなる海膜障聴層

23…pーGaNガイド層

24…pークラッド層

neff ··· 实効层折率

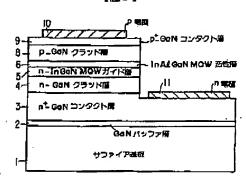
n: …活性層の屈折率

nz …ガイド層の屈折率

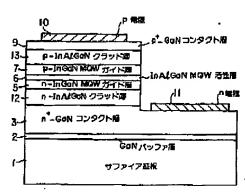
пз …クラッド層の屈折率

n4 …コンタクト層の屈折率

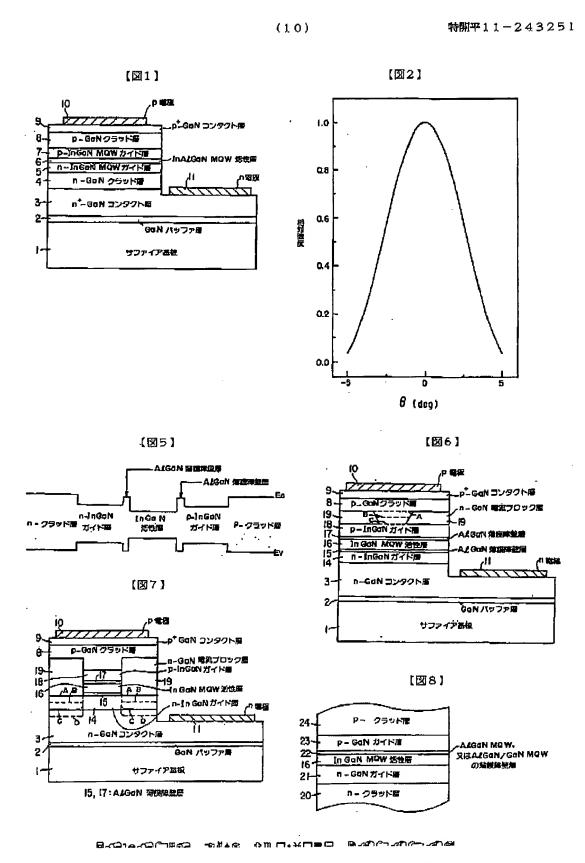
[図3]



[图4]

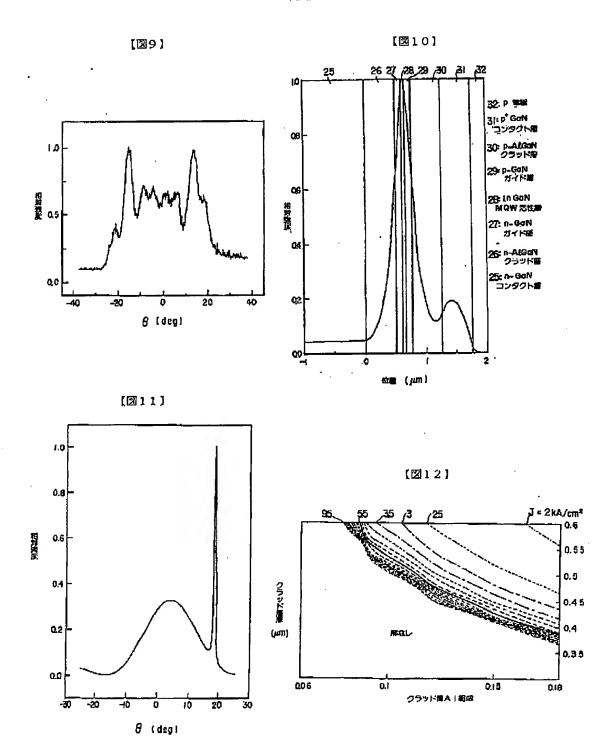


 \square



PAGE 12/16 * RCVD AT 3/1/2006 2:35:12 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-2/20 * DNIS:2738300 * CSID:518 449 0047 * DURATION (mm-ss):06-48

(11) 特朗平11-243251

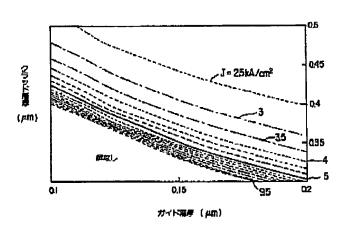


医食化气管儿童 四面二米十二三本 多类产 化医工作学学的

(12)

特開平11-243251

(図13]



フロントページの続き

(72) 発明者 西尾 譲可

神奈川県川崎市学区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (72)発明者 小野村 正明

神奈川泉川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株 式会社東芝研究開発センター内 PAT-NO:

JP411243251A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11243251 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE:

September 7, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

N/ASASANUMA, KATSUNOBU A/NSAITO, SHINJI N/AHATAGOSHI, GENICHI N/ANISHIO, JOSHI N/A ONOMURA, MASAAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO: JP10045292

APPL-DATE: February 26, 1998

INT-CL (IPC): H01S003/18, H01L033/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make higher the value

3/9/05, EAST Version: 2.0.1.4

of the effective refractive index of an optical waveguide in a laser luminescence than that of the effective refractive index of GaN contact layers in a GaN laser, by a method wherein the GaN layer is constituted of an active layer having a specified compositional formula, guide layers and clad layers.

SOLUTION: A GaN laser consists of, for example, an InAlGaN active layer 6, InGaN guide layers 5 and 7 which are respectively adjacent to the lower and upper parts of the layer 6, and, moreover, GaN clad layers 4 and 8 which are respectively adjacent to the lower part of the layer 5 and the upper part of the layer 7. Here, the layer 6 is formed into a multiple quantum well structure, wherein two kinds of In

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO